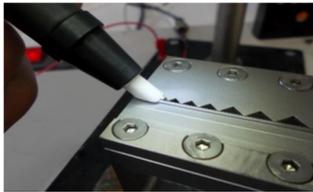




EFP 3.0

Nettoyage par électrolyse

Le **EFP3.0** est un dispositif électronique de **nettoyage par électrolyse**. Le **EFP3.0** fait partie de la famille de produits **Microlab** et facilite le nettoyage de la surface du contact après polissage. Notre liquide de polissage **C250** ne contient aucune substance nocive. Par conséquent, aucune disposition spéciale n'est requise pour le processus de nettoyage. Les contacts peuvent être préparés directement dans la zone de production. Une bonne qualité de nettoyage du contact permet à une inspection **rapide** et une évaluation **efficace** dans le processus de la **coupe macrographique**. Le nettoyage par le système **EFP3.0** révélera des défauts cachés comme par exemple des défauts de matière ou un réglage incorrect de la presse ou de l'applicateur pouvant entraîner de graves défauts dans la connexion à sertir. Selon la taille de la connectique ou du type de matériau, il est possible de régler **la tension de 0-16V** et la **puissance** pour faciliter le nettoyage. Equipée de **2 stylos** et des pointes de différentes tailles, il possède **3 mémoires** qui permet un accès rapide au réglage prédéfini.



Process complet de coupe macrographique :



ML3030 : Coupe et polissage



EFP3.0 : Système électrolyse



ML3212 : Inspection visuelle

EFP3.0

Tension ajustable	1 – 16 V
Nombre de stylo	Fournit avec 2 stylos
Puissance	1 – 100 %
Type de pointe	Fine, 4.6 ou 10.1 forme carré
Sécurité	Protection contre court-circuit
Matériau du contact	Cuivre
Nombre de mémoire	3 mémoires
Dimensions (L×P×H)	25,5 × 12 × 11.2 cm
Poids	Env 1.55 Kg
Raccordement électrique	100 -240 VAC 50/60Hz
Consommation	20 VA